

## 中馬委員提出資料

半導体産業の組織イノベーション: 増大する市場・テクノロジー複雑性にどう挑む？

### 表題とリンク先の対応表

表題		参照先のリンク番号
表紙	<a href="#">1</a>	
最近のOn-the-Spot Research事例(半導体関連)	<a href="#">2</a>	
どう定義する“イノベーション”	<a href="#">3~4</a>	<a href="#">1(1~10ページ)</a>
半導体産業が示唆するサイエンス型産業の課題:	<a href="#">5~7</a>	
半導体事業経営を縛る制度要因	<a href="#">8~10</a>	
オープン対クローズドイノベーション	<a href="#">11</a>	<a href="#">2(11~17ページ)</a>
論文(製造プロセス関連)	<a href="#">12~17</a>	
”	<a href="#">18~19</a>	<a href="#">3(18~19ページ)</a>
特許・プロセス関連	<a href="#">20~22</a>	
特許・装置-材料関連	<a href="#">23~27</a>	<a href="#">4(20~27ページ)</a>
(参考)US特許が示す企業内情報転送・応答速度の大きな差:	<a href="#">28~30</a>	<a href="#">5(28~30ページ)</a>